

2008年4月3日

各 位

兼松株式会社

下記のとおり人事異動 および 組織改編を行いますので、お知らせします。

1. 人事異動(4月 1日)

新 職	現 職 (前 職)	氏 名
モジュール&デバイス本部長 兼 デバイスカンパニー ハイスプレジデント 兼 デバイスカンパニー 海外戦略室長	モジュール&デバイス本部長 兼 デバイスカンパニー ハイスプレジデント	こにし ゆたか 小西 豊
セミコンダクター部品本部 本部長付	(CPS 統括室長)	まるやま こうきく 丸山 耕作
セミコンダクター部品本部 副本部長 兼 デバイスカンパニー 海外戦略室 副室長 兼 海外戦略部長	セミコンダクター部品本部 副本部長 兼 海外戦略部長 兼 海外戦略部 海外グループ長	の だ あきら 野田 彰
営業経理担当役員付	(業務管理部長 兼 システムチーム グループ長)	はせがわ よしひと 長谷川 嘉仁
セミコンダクター部品本部 事業推進統括室長	(西日本営業部長)	まつだ あつお 松田 篤郎
セミコンダクター部品本部 東日本営業部長	(第1 営業部長)	しまだ ひろゆき 島田 広幸
セミコンダクター部品本部 西日本営業部長	(西日本営業部 3グループ長)	そばじま もとよし 傍島 元典
セミコンダクター部品本部 商品営業部長	(戦略マーケティング部 2グループ長)	たむら えいいち 田村 英一
セミコンダクター部品本部 特機営業部長	(西日本営業部)	おおくら たかあき 大倉 隆明
セミコンダクター部品本部 マーケティング部長	(戦略マーケティング部長)	おがわ のぶのり 小川 宣徳

2. 組織改編(4月 1日)

1. デバイスカンパニーに海外戦略室を新設する。
2. デバイスカンパニー モジュール&デバイス本部 「電子材料部」を、「大阪営業部」に名称変更する。
3. デバイスカンパニー セミコンダクター部品本部 「第1営業部」「第2営業部」「西日本営業部」「戦略マーケティング部」を再編し、「東日本営業部」「西日本営業部」「商品営業部」「特機営業部」「マーケティング部」とする。
4. デバイスカンパニー CPS 統括室の業務をセミコンダクター部品本部へ移管し、CPS 統括室を廃止。
デバイスカンパニー 業務管理部各チーム・室の機能を次の通り移管し、業務管理部を廃止。
 - ・ 経理チーム → 本社 営業経理部
 - ・ 物流管理チーム → 本社 運輸保険部
 - ・ システムチーム → 本社 システム企画部
 - ・ ISO 管理室 → デバイス統括室 CSR サポートグループ

以上

【お問い合わせ先】
兼松株式会社 広報室
TEL:03-5440-8000